



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈



密封圈类型: EMI 防松螺母密封

粘合材料: 硅胶

填充材料: 镀镍铝 (镍/铝)

产品厚度: 1.8 mm [.071 in]

工组温度范围: -55 – 160 °C [-67 – 320 °F]

产品特性

产品类型特性

粘合材料	硅胶
填充材料	镀镍铝 (镍/铝)

电气特征

耐石油	否
体积电阻率 (最大值)	.1 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	EMI 防松螺母密封
-------	------------

尺寸

产品厚度	1.8 mm[.071 in]
内径	17.2 mm[.677 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	8
------------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DCP (.19% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

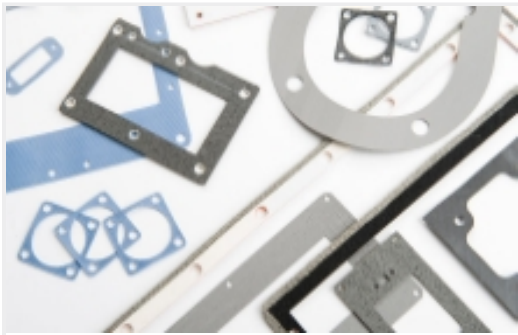
配套部件



该系列中的其他产品 | [Kemtron 99 系列](#)



EMI 密封圈(30)



医用 EMI 垫片 (30)

文档

产品图纸

O-Ring SNA 38999 Shell 8 10pk

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488725-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488725-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488725-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本